**病理科半自动石蜡切片机技术参数及要求**

设备数量：1台

技术参数：

1、半自动石蜡切片机,配有独立的控制面板和小手轮，既可以通过控制面板上的按键辅助修片，也可以通过小手轮辅助修片。

2、切片厚度0.5~100微米，其中在0.5～5微米的范围内以0.5微米递增。

3、修片厚度1~600微米

4、夹头水平行程30毫米

5、夹头垂直行程70毫米

6、夹头角度调整：水平和垂直方向，各8度可调，有零位显示

7、带样本回缩功能，回缩距离5~100微米可调，以5微米增量，可关闭

8、可使用标准夹头和通用夹头，快捷互换

9、不论在修片模式，还是在切片模式，都有半刀功能

10、机器长时间不用，会自动进入休眠状态。

11、机器后部有可折叠把手，方便移动和搬运。

12、有自动加油系统

13、有位置记忆功能

14、要求：满足每天200张切片

15、厂家质保不低于3年